http://l2.espacenet.com/espacenet/abstract?CY=ep&LG=en&PNP=JP4213818&PN=JP4213818&CURDRAW=1&DB=

1 '								
CVD DEVICE								
Patent Number:	JP4213818							
Publication date:	1992-08-04							
Inventor(s):	SATO JUNICHI							
Applicant(s):	SONY CORP							
Requested Patent:	□ <u>JP4213818</u>							
Application	JP19900407360 19901207							
Priority Number(s):								
IPC Classification:	H01L21/285; C23C16/06; C23C16/52; H01L21/3205;							
EC Classification:								
Equivalents:								
Abstract								
PURPOSE:To contrive improvement in high accuracy of selective CVD and reproducibility by a method wherein the endpoint judgment in a selective W-CVD method is quantitatively monitored. CONSTITUTION:A susceptor 1 is supported at an inclination angle of (9) as shown in the diagram, and a wafer 3 is retained on the upper surface of the susceptor 1 through a wafer retaining part 2. The change of weight of the wafer 3, in other words, the change in weight of the wafer 3 caused by the selective growth of the tungsten in the aperture such as a contact hole and the like, is detected and the selective CVD endpoint is judged by a signal processing system 7 based on the abovementioned detected data Da.								
Data supplied from the esp@cenet database - I2								

BEST AVAILABLE COPY

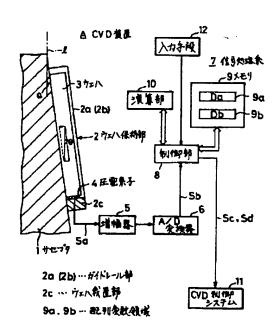
(51) Int.Cl. ⁵		設別記号		庁内整理番号	FI			技術表示箇所
H01L	21/285		С	7738 - 4M				
C 2 3 C	16/06			7325-4K				
	16/52			7325-4K				
H01L	21/3205							
				7353 - 4M	Н) 1 L	21/88 F	2
					審査請求	未請求	対 請求項の数1(全 5 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号	}	特願平2-40736	0		(71)	出願人	000002185	
							ソニー株式会社	
(22)出願日		平成2年(1990)	12月	7日			東京都品川区北品川6丁目	17番35号
					(72)	発明者	佐藤 淳一	
							東京都品川区北品川6丁目	17番35号ソニー
							株式会社内	
					(74)	人野人	弁理士 松隈 秀盛	
					1			

(54) 【発明の名称】 CVD装置

(57)【要約】

【目的】 例えば選択W-CVD法における終点判定を 定量的にモニタできるようにして、選択CVDの高精度 化並びに再現性の向上を図る。

【構成】 サセプタ1を傾斜角 θ にて傾けて支持し、このサセプタ1上面にウェハ3を、ウェハ保持部2を介して保持させ、該ウェハ保持部2に設けた圧電素子4でウェハ3の重量変化、即ちコンタクトホール等の開口内におけるタングステンの選択成長に基づくウェハ3の重量変化を検知し、この検知データDaに基いて信号処理系7にて選択CVDの終点を判定する。



校施侧 n智部 E 示了構成图

--99--

【特許請求の範囲】

, ,

【請求項1】 半導体基板上の開口内に、選択的に金属 層を成長させて埋め込むCVD装置において、上記開口 内での金属層の成長過程に基づく上配半導体基板の重量 の変化を検知する重量検知手段を有し、該重量検知手段 からの検知データに基いて、選択成長の終点を判定する ことを特徴とするCVD装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、微細なコンタクトホー 10 ルやピアホールに対し、選択的に例えばタングステンを 成長させて上記コンタクトホール等を埋め込む所謂選択 W-CVDを行なうCVD装置に関する。

[0002]

【従来の技術】近時、半導体集積回路の微細化、高集積 化に伴ない、コンタクトホールやピアホールの径も小さ くなり、従来のパイアス・スパッタ法のみでは対応でき なくなってきている。

【0003】そこで最近では、上記コンタクトホール等 に多結晶シリコンを選択的に埋め込む所謂Poly Plux 技 20 術やタングステンを選択的に埋め込む所謂選択W-CV D法等が注目され、実用化されつつある。

【0004】特に、選択W-CVD法においては、従来 からのEx(Si)還元反応に比べ、WF。を還元し易いSiEx環 元反応を使った選択成長法 (Si EL 還元法) が開発され、 上記選択W-CVD法の実用化が進められている。

【0005】しかし、選択W-CVD法を実用化技術と するためには、種々の解決すべき問題が残っており、そ の1つに終点判定法がある。

【0006】従来の終点判定法としては、成長時間で終 30 点を判別する方法と、水晶振動子を用いて膜厚をモニタ する方法とが知られている(特開昭58-217673号公報参 釈)。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】ところで、上記従来の 終点判定法において、成長時間で終点を判別する方法 は、予め選択成長の時間を求めておき、所定の時間が来 たらCVDによる選択成長を止めるという原始的な方法 であり、今後のデパイスの微細化、超高集積化を考える と、より定量的な判定方法が望まれる。

【0008】一方、水晶振動子を用いたモニタによる方 法は、水晶振動子に付着した膜の質量に基づく振動数の 変化で膜厚を判別するものであるが、この方法は、試料 全面に膜を蒸着させる場合の膜厚測定に適するものであ って、上述のような選択W-CVD法には、その利用に 困難性が伴う。

【0009】本発明は、このような点に鑑み成されたも ので、その目的とするところは、例えば選択W-CVD 法における終点判定を定量的にモニタでき、高精度な選 択成長を行なうことができるCVD装置を提供すること 50 御部8、メモリ9、演算部10を有する。

にある。

[0010]

【課題を解決するための手段】本発明は、半導体基板3 上の開口15内に、選択的に金属層Wを成長させて埋め 込むCVD装置Aにおいて、開口15内での金属層Wの 成長過程に基づく半導体基板3の重量の変化を検知する 重量検知手段4を設置し、該重量検知手段4からの検知 データDaに基いて、選択成長の終点を判定させるよう に構成する。

[0011]

【作用】上述の本発明の構成によれば、開口15内にお ける金属層Wの選択的な成長に基づく半導体基板3の重 量の変化を重量検知手段4を用いて検知し、この検知デ ータDaに基いて選択成長の終点を判定するようにした ので、予め全ての開口15に対し金属層Wを埋め込んだ 際の半導体基板3の重量データDbを求めておけば、定 量的に上記終点を判定することができ、選択CVDの高 精度化並びに再現性の向上を図ることができる。

[0012]

【実施例】以下、図1~図3を参照しながら本発明の実 施例を説明する。

【0013】図1は、本実施例に係るCVD装置Aの要 部を示す構成図である。

【0014】このCVD装置Aは、内部に所定の傾斜角 θ をもって支持されたサセプタ1が設置されてなり、こ のサセプタ1の上面には、平面コ字状のウェハ支持部2 が設けられている。

【0015】このウェハ支持部2は、図2に示すよう に、一対のガイドレール部2a, 2bと1つのウェハ載 置部2 c とからなり、ウェハ3は、一対のガイドレール 部2a,2b間を下方に摺動するように挿入されたの ち、ウェハ載置部2cによって下方への摺動が阻止され て、このウェハ保持部2に保持される。本例では、ウェ ハ3のオリエンテーションフラット面3aをウェハ載置 部2cのウェハ載置面2tに載置されるようにして、ウ エハ3をウェハ保持部2に保持させる。また、ウェハ保 持部2の上記ウェハ載置部2cには、そのウェハ載置面 2 t 上に圧電素子4が設けられており、ウェハ3の重量 がこの圧電素子4によって電気信号Saに変換されたの 40 ち、図1に示すように、増幅器5にて該電気信号Saが 増幅され、更にA/D変換器6でデジタルの重量データ Sbに変換されたのち、後述する信号処理系7に供給さ れるようになされている。

【0016】従って、サセプタ1の傾き、例えばサセプ タ1の上面を鉛直線 (一点鎖線で示す) 1とのなす角 8 をなるべく小として、ウェハ3の重量がほとんど圧電素 子4にかかるベクトル成分となるように構成する。

【0017】信号処理系7は、ウェハ3に対する選択C VDの終点を判定するためのものであり、少なくとも制

--100---

【0018】尚、このCVD装置Aは、既知のCVD制 御システム11にてシーケンス制御されており、このC VD制御システム11は、選択CVDの始動、停止等を 始め、ガスの供給タイミング等をつかさどる。また、制 御部8にはキーボード等の既知の入力手段12が接続さ れ、この入力手段12を用いて種々のパラメータ設定値 が入力される。

3

1 .

【0019】次に、本例に係るCVD装置Aの動作を図 3も参照しながら説明する。

【0020】まず、図示する如く、ウェハ3をサセプタ 1上面に添わせると共に、ウェハ保持部2に保持させて 図3Aで示す選択CVD前のウェハ3の重量を測定す る。尚、この図3において、13は例えばN型の不純物 拡散領域を示し、14はSiO。等からなる絶縁膜を示す。

【0021】即ち、ウェハ3をウェハ載置部2cに載置 した段階で圧電素子4からその重量値に対応した電気信 号Saが出力され、この電気信号Saは増幅器5にて増 幅されたのち、A/D変換器6にてデジタルの重量デー 夕Sbに変換される。

【0022】この重量データSbは、次の制御部8を介 20 してメモリ9内の配列変数領域9aに現在重量データD a の初期データとして格納される。この初期データのメ モリ9への格納と同時、あるいは入力手段12からのC VD開始指令に基いて制御部8からCVD制御システム 11に対し、CVD開始指令信号Scを出力する。

【0023】CVD制御システム11は、上記CVD開 始指令信号Scの入力に基いてウェハ3に対しタングス テンの選択CVDを開始する。この選択CVDの条件と しては、例えばWF。/SiH=10/7SCCM、生成圧力0.2Tor 「、生成温度 260℃等である。

【0024】この選択CVDの開始に先立って、予めウ エハ3上に形成された関口(コンタクトホールやピアホ ール等)にタングステンを全て埋め込んだ場合の重量値 を求めておき、この重量値を入力手段12を用いて入力 しておく。この重量値は、制御部8を介してメモリ9内 の配列変数領域9 b に終点重量データ D b として格納さ

【0025】そして、上記の如く、CVD装置Aが動作 して、図3Bに示すように、開口15内にタングステン Wが選択成長されている過程において、順次連続的に圧 40 電素子4からウェハ3の重量データSbが制御部8を介 してメモリ9内の配列変数領域9aに現在重量データD aとして格納・更新される。

【0026】演算部10は、メモリ9内の配列変数領域 9 a, 9 b に格納されている現在重量データD a と終点 **電量データDbとの差を計算する。上記選択成長が進行** して現在重量データDaと終点重量データDbが同じに なったとき、即ち、図3℃に示すように、選択成長した タングステンWの上面が開口15の上端に達したとき、 演算部10から制御部8に終点検知信号を出力する。制 50 1 サセプタ

御部8は、この終点検知信号に基いてCVD制御システ ムに対し停止指令信号Sdを与える。CVD制御システ ム11は、この停止指令信号Sdに基いてCVD装置A に対し一連の停止動作を行なわせてタングステンの選択 CVDを終了させる。

【0027】ここで、閉口15の径dを0.6μm、深さ hを $0.8\mu m$ とし、これら開口 1.5内をタングステンW で総て埋め込んだとすると、4MSRAMで理収(理論 収率:ウェハ単位でのチップの収率) が40と仮定する と、タングステンWの比重が約19.2であることから、重 量変化ΔW≒2.8 ×10-3 gとなる。従って、圧電素子4 としては、呱オーダーの感度を有していれば十分であ る。

【0028】上述の如く、本例によれば、サセプタ1を 傾けて支持し、このサセプタ1上面にウェハ3を、ウェ ハ保持部2を介して保持させると共に、ウェハ保持部2 のウェハ載置部2cに設けた圧電素子4でウェハ3の重 量変化、即ち、開口15内におけるタングステンWの選 択成長に基づくウェハ3の重量変化を検知し、この検知 データDaに基いて信号処理系7にて選択成長の終点を 判定するようにしたので、予め全ての開口15に対しタ ングステンWを埋め込んだ際のウェハ3の重量データD b を求めておけば、定量的に上記終点を判定することが できる。このことは、選択CVDの髙精度化並びに再現 性の向上につながる。

【0029】上記実施例は、ウェハ3に直接圧電素子4 を接触させてウェハ3の重量変化を測定するようにした が、その他、ウェハ3をサセプタ1上面に添わせたかた ちのままで吊り下げておき、このときの吊り下げ用治具 30 等の張力の変化でウェハ3の重量変化を測定するように してもよい。また、上記実施例の変形例として、サセブ タ1上面を水平に支持し、その上面に複数の圧電素了4 を配列して、これら圧電素子4からの電気信号に基づく 重量データを総計したその平均値を重量データDaとし て取扱うようにしてもよい。

[0030]

【発明の効果】本発明に係るCVD装置によれば、例え ば選択W-CVD法等における選択CVDの終点判定を 定量的にモニタでき、選択CVDの高精度化並びに再現 性の向上を効率良く図ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本実施例に係るCVD装置の要部を示す構成図 である。

【図2】本実施例に係るCVD装置の要部を示す正面図 である。

【図3】本実施例に係るCVD装置の動作(選択CV D)を示す経過図である。

【符号の説明】

A CVD装置

2 ウェハ保持部

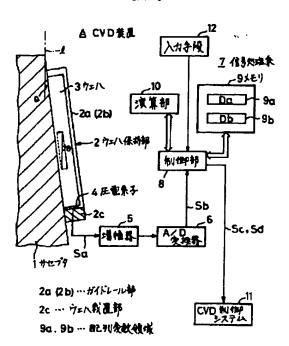
2a, 2b ガイドレール部

2 c ウェハ載置部

3 ウェハ

【図1】

5



校拖例n要都包示了構成图

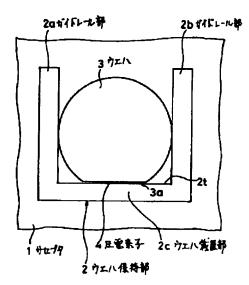
4 圧電素子

7 信号処理系

11 CVD制御システム

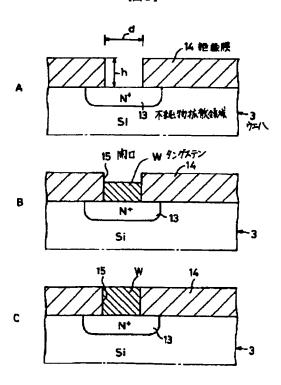
15 開口

【図2】



本实施例《要都包示订正面图

【図3】



本夹靴侧,動作毛示す轻通問

BEST AVAILABLE COPY

フロントページの続き

FΙ

技術表示箇所

H01L 21/90

C 7353-4M